

**ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA**

AO
SESC/GO

Ref. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/01.00364-DL.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:	
FONE: ()	FAX: ()
E-MAIL:	
NOME PARA CONTATO:	

PROPOSTA

O objetivo da presente proposta é a CONFECÇÃO DE ADESIVO DESTRUTIVEL COM APLIQUE HOLOGRÁFICO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1.	<p>ADESIVO DESTRUTIVO COM APLIQUE HOLOGRÁFICO . MATERIAL COM FACE DE PVC, UTILIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE LACRES E ETIQUETAS DE SEGURANÇA, EVITANDO FALSIFICAÇÕES, POIS POSSUI UM MECANISMO QUE FAZ O MATERIAL SE QUEBRAR EM MICRO-PARTÍCULAS AO TENTAR SER REMOVIDO DE UMA SUPERFÍCIE. CONSTRUÇÃO: FACE: PVC, MEDIDAS 15MM X 15MM ESPESSURA: 50 MICRONS ADESIVO: ACRÍLICO DE ALTÍSSIMA ADESÃO LINER: PAPEL GLASSINE 65 G IMPRESSÃO 1 COR + HOT-STAMPING HOLOGRÁFICO SÃO 6 ARTES REFERENTE AOS MESES DE VENCIMENTO SEGUE ABAIXO O QUANTITATIVO UTILIZADO EM CADA MÊS: VALIDADE JAN/2018- 23.000 UNIDADES FEV/2018- 21.600 UNIDADES MAR/2018- 21.000 UNIDADES ABR/2018 - 21.000 UNIDADES MAI/2018 - 21.900 UNIDADES JUN/2018 - 21.300 UNIDADES</p>	130.000 UND	R\$ 0,00	R\$ 00.000,00

PREÇO TOTAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Goiânia, xx de xx de 2016.

**Nome e assinatura do Responsável
(Razão Social da Empresa)
CNPJ**